

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Участие в конференции бесплатное.

Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2018 года направить по адресу секции:

1. Заявку на участие в конференции;
2. Тезисы доклада, подписанные авторами;
3. Копию платежного поручения (при заказе тезисов докладов или программы конференции).

Стоимость сборника тезисов докладов конференции составляет 135 грн.

Стоимость программы конференции – 45 грн.

Проезд, проживание, питание участники конференции оплачивают самостоятельно.

Поступление в оргкомитет тезисов докладов по электронной почте **необходимо проверить** по телефонам секретарей секций.

Контактные телефоны секретарей секций и их адреса находятся на сайте конференции:
<http://science.kpi.kharkov.ua>

Платежные реквизиты:

ОО «Ассоциация выпускников НТУ «ХПИ»
ул. Кирпичёва, 2, г. Харьков, 61002, Украина
Р/с 26007924433811 в АБ «Укргазбанк»,
МФО 320478, Код 26450114

Назначение платежа: публикация материалов конференции MicroCad-2018, указать № секции.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Название организации: _____

Должность: _____

Ученая степень, звание: _____

Почтовый адрес: _____

Тел.: _____

Факс: _____

E-mail: _____

Номер секции _____

Название доклада _____

Подпись _____

ПУБЛИКАЦИЯ

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника тезисов докладов. Тезисы принимаются объемом – не более 1 страницы текста формата А4, включая рисунки, в редакторе MS Word (в виде файла на эл. носителе или присылать на эл. адрес секретарю секции).

Название файла должно отвечать фамилии первого автора.

Тезисы докладов оформляются в соответствии со следующими требованиями:

- шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: слева, справа, сверху, снизу – 2 см; междустрочный интервал – одинарный;

- в первой строке – название доклада прописными буквами, выравнивание по центру, жирным шрифтом;

- во второй строке – по центру фамилия и инициалы авторов докладов жирным шрифтом;

- в третьей строке – по центру полное название организации и город, курсивом (шрифт полужирный).

Рисунки, которые вставляются в текст, должны иметь размеры не более 12×9 см с применением форматов: bmp, tif, jpg. Размер шрифта под рисунком - 14 rpt. Рисунки, выполненные при помощи Word, должны быть обязательно сгруппированы.

Ссылки на литературу необходимо оформлять в соответствии с требованиями, изложенными в Бюллетене ВАК Украины, 2009, №5

Пример оформления тезисов докладов:

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ...

Иванов О.Н., Сидоров В.О.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков*

В работе рассмотрены вопросы...

По желанию авторов и рекомендации Оргкомитета возможна публикация докладов в научном профессиональном сборнике «Вестник НТУ «ХПИ» по техническим и экономическим наукам. С требованиями к материалам для публикации можно ознакомиться по электронному адресу: <http://vestnik.kpi.kharkov.ua>. Объем статьи – 8-10 страниц.



Министерство образования и науки
Украины

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

Мишкольцский университет (Венгрия)

Магдебургский университет (Германия)

Петрошанский университет (Румыния)

Познанская политехника (Польша)

Софийский университет (Болгария)

XXVI Международная
научно-практическая конференция

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
НАУКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ»
(MicroCAD-2018)

16-18 мая 2018 г.

г. Харьков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе
**XXVI Международной научно-практической
конференции**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
НАУКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ОБРА-
ЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ**
(MicroCAD-2018),

которая состоится 16 -18 мая 2018 р. в
г. Харькове.

Конференция будет проведена
в Национальном техническом университете
«Харьковский политехнический институт».

Заезд участников	- 15 мая, вторник
Регистрация	- 16 мая, среда, с 9-30
Пленарное заседание	- 16 мая, среда, с 10-00
Работа секций	- 16 мая, среда, с 14-30 - 17 мая, четверг, с 10-00 - 18 мая, пятница, с 10-00
Отъезд участников	- 19 мая, суббота

Адрес организационного комитета конференции:
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
Отдел научно-технической информации и патентно-лицензионной работы,
ул. Кирпичёва, 2, г. Харьков, 61002, Украина,
Телефон: (057) 707-64-11; 707-64-58; 707-60-50
Факс: (057) 700-40-34
Web-site: <http://science.kpi.kharkov.ua>

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

- Секция 1.** Информационные и управляющие системы
- Секция 2.** Математическое моделирование в механике и системах управления
- Секция 3.** Технология и автоматизированное проектирование в машиностроении
- Секция 4.** Фундаментальные и прикладные проблемы транспортного машиностроения
- Секция 5.** Моделирование рабочих процессов в теплотехнологическом, энергетическом оборудовании и проблемы энергосбережения
- Секция 6.** Новые материалы и современные технологии обработки металлов
- Секция 7.** Компьютерные технологии в физико-технических исследованиях
- Секция 8.** Микропроцессорная техника в автоматике и приборостроении
- Секция 9.** Электромеханическое и электрическое преобразование энергии
- Секция 10.** Современные информационные и энергосберегающие технологии в энергетике
- Секция 11.** Современные химические и пищевые технологи, биотехнологии и технологии добычи и переработки топливных месторождений
- Секция 12.** Современные технологии в образовании
- Секция 13.** Применение компьютерных технологий для решения научных и социальных проблем в медицине

Секция 14. Экономика, менеджмент и международный бизнес

Секция 15. Околосземное космическое пространство. Радиофизика и ионосфера

Секция 16. Менеджмент и аппараты природоохранных технологий

Секция 17. Современные проблемы гуманитарных наук

Секция 18. Управление социальными системами и подготовка кадров

Секция 19. Информатика и моделирование

Секция 20. Электромагнитная стойкость

Секция 21. Актуальные проблемы развития информационного общества в Украине

Секция 22. Страховой фонд документации: актуальные проблемы и методы обработки и хранения информации

Секция 23. Компьютерный мониторинг и логистика

Секция 24. Международное техническое образование: тенденции и развитие